

MENTOR U2U 2017

2017 Mentor U2U 會後花絮

「Mentor 一年一度的台灣熱設計熱管理用戶大會已於 9 月 8 日假台北威斯汀六福皇宮圓滿落幕。我們將來自電子、汽車、通訊等行業熱設計管理專家齊聚一堂，共同探討熱設計管理解決方案，行業動態及發展。本次會議，Mentor 各產品經理將帶來各產品的最新動態，如：全新設計的優化模塊，具有疊加窗口功能的 FloTHERM V12；FloTHERM XT 新的可通過滑移網格技術仿真旋轉部件；FloEFD 新的瞬態後處理模塊，提高瞬態仿真後處理質量；最新 Volume Tester 半導體器件熱阻批量檢測平台介紹及演示；FloEFD for Solid Edge 介紹等，他們帶來全球案例，前沿的仿真技術和全球最新技術方案，使參與者可深入了解行業熱仿真，測試半導體設備的熱特性和 CFD 仿真方案。另外，本次會議還得到眾多資深用戶的大力支持，在會議中為您展示他們的最新研發成果和創新思路。若對相關議題有興趣者，歡迎來電洽詢 02-2726-6269。



